**盛科通信（苏州/南京）2023届校园招聘**

**就决定是你了！**

**网络核心芯片引领者**

**关于盛科**

苏州盛科通信股份有限公司是中国网络芯片领导者，交换芯片市场份额国内占比第一。公司成立于2005年1月，总部位于苏州工业园区，南京盛科通信有限公司是其下属全资子公司。公司有员工400余人，从事以太网核心芯片以及基于该芯片交换机的设计和研发。

“用芯链接世界，创芯引领未来”，历经十余年的积累，盛科系列交换芯片在企业网、数据中心、5G承载和工业网络已经具备扎实的技术、产品、客户和市场基础，引领网络智能化、网络确定性、网络可编程能力、网络安全性多个新兴技术方向发展。

【工作地点】苏州总部，南京研发中心。

【关心成长】1V1大佬带飞，新员工入职集训，实用培训课程，学习资源丰富，助你成长为芯片领域专业人才。

【开放自由】BOSS亲切友爱，不讲Title，在这里，你遇到的不只是同事，更是并肩作战的伙伴，尽情绽放个性真我。

【享受办公】全新办公大楼，超长躺平无压力办公桌，美味食堂，健身场馆，Happy Hour，你想要的，我们都帮你想好了。

【薪资福利】极具竞争力的薪资，享受最高住房公积金比例24%，节日福利、金条激励、超长带薪年假，为每位同学提供高质量的硬核福利。

【公司愿景】“用芯链接世界，创芯引领未来”，让我们怀揣共同的梦想，挑战网络芯片新格局。

芯时代宝可梦，就决定是你了！

在这里，

完善的内置训练功能可以让宝可梦个体值飞速成长，

强大的鉴定系统可以让宝可梦的闪光点完全发挥，

加入盛科，一起征服不同地貌，完成更多挑战任务！

**网申：**

联系方式：（请有意向的同学通过以下网申地址投递简历）

网申地址：https://centec.zhiye.com/campus

Email： jobs@centec.com

电话：18550338872

**面向专业**

通信、计算机、自动化、电子工程、微电子、集成电路、机电工程、软件工程、网络工程、物理、数学、机电等理工科相关专业。

**需求岗位**

**芯片研发工程师（苏州/南京）**
教育背景：
本科及以上学历，通信、计算机、自动化、电子工程、微电子、机电工程、物理、数学，材料等理工科相关专业。

工作职责：
1. 根据模块的规格需求，完成模块的RTL编码，对模块做综合和时序优化；
2. 根据设计文档，制定验证方案，负责验证用例的编写，执行模块测试。

岗位要求：
1. 具备基本的编程知识；
2. 具备强大的自驱力，快速学习能力和较强沟通能力。

具备以下技能者优先考虑：
熟悉数电、模电、单片机开发技术，做过FPGA开发。

**芯片后端工程师（苏州）**
教育背景：
本科及以上学历，通信、计算机、自动化、电子工程、微电子、机电工程、物理、数学，材料等理工科相关专业。微电子、集成电路、半导体材料专业者优先。

工作职责：
1. 根据规格要求，完成模块级别的布局布线；
2. 根据时序要求，完成模块级别的时钟树设计和时序收敛；
3. 完成模块级别的形式验证，LVS/DRC检查。

岗位要求：
1. 有较强的数字电路和模拟电路基础；

2. 具备强大的自驱力，快速学习能力和较强沟通能力。

具备以下技能者优先考虑：
有实际使用自动布局布线EDA工具的经验，完成过模块级的布局布线和时序收敛。

**嵌入式开发工程师（苏州）**

教育背景：

本科及以上学历，通信、计算机、自动化、电子工程、微电子、集成电路、机电工程、软件工程、网络工程、物理、数学、机电等理工科相关专业。

工作职责：

1. 负责公司芯片配套软件的研发及商用过程中的功能、性能、可靠性等问题的定位解决；

2. 负责公司芯片配套软件新技术的预研和产品实现，提升产品优势；

3. 负责前瞻技术的跟踪调研和产品创新。

岗位要求：

1.有C/C++编程基础；

2.具有较强的沟通和学习能力。

**软件工程师(驱动，协议，操作系统)（苏州）**

教育背景：

本科及以上学历，通信、计算机、自动化、电子工程、微电子、集成电路、机电工程、软件工程、网络工程、物理、数学、机电等理工科相关专业。

工作职责：

1. 负责交换机产品相关软件的开发工作；

2. 负责交换路由领域前沿技术的跟踪调研和产品创新；

3. 参与公司新一代芯片的设计和验证工作。

岗位要求：

1. 了解Linux系统者优先；

2. 具有较强的沟通和学习能力。

**芯片计算机仿真模型开发工程师（苏州）**

教育背景：本科及以上学历，通信、计算机、自动化、电子工程、微电子、集成电路、机电工程、软件工程、网络工程、物理、数学、机电等理工科相关专业。

工作职责：

 1. 负责芯片软件仿真模型开发；
 2. 负责芯片功能验证配套软件开发；
 3. 负责芯片功能测试用例设计开发及验证；
 4. 负责芯片部署方案的设计及验证，满足客户业务需求；
 5. 参与前沿的网络应用研究，提供在研或下一代芯片实现方案。

岗位要求：

 1. 熟悉不限于C/C++/Python/Tcl/JS/HTML/GO等编程语言中的一种或多种, 有良好的编程习惯，有突出的编程能力或编程兴趣者更佳；
 2. 有良好的沟通能力，责任心强，有良好的团队协作精神与优秀的执行能力；
 3. 充满技术热情，有较强的自驱力和学习能力。

**测试工程师（苏州）**

教育背景：

全日制本科及以上学历。

工作职责：

 1. 参与自研芯片及交换机系统的设计和评审；

 2. 负责自研芯片及交换机系统的功能、性能及解决方案的验证，跟踪发现的问题，输出测试报告；

 3. 参与自研芯片及交换机系统的售前方案的制定、验证及客户支持工作。

岗位要求：

1. 对计算机网络、云计算、数据中心等有浓厚的兴趣；

2. 具有较强的沟通学习和动手能力。

**硬件工程师（原理图设计/PCB设计）（苏州）**

教育背景：通信工程、计算机、电子工程、自动化、电气工程、数学、微电子和机电工程等相关专业本科及以上学历。

工作职责：

1. 根据产品规格要求，完成产品电路图设计或者PCB设计；

2. 进行产品相关功能调试，以及信号的测试和设计优化。

岗位要求：

1. 主动积极，有责任心，具备较强的沟通和协调能力；

2. 爱钻研，爱学习，善于沟通，动手能力强；

3. 有电子电路设计项目经验、元器件焊接或者示波器、万用表等使用经验者优先。

**技术支持/销售工程师（苏州）**

教育背景：

本科及以上学历，通信、计算机、自动化、电子工程、微电子、集成电路、机电工程、软件工程、网络工程、物理、数学、机电等理工科相关专业。

工作职责：

1. 负责芯片/交换机推广和客户培训，技术交流，提供应用解决方案；

2. 解决客户产品使用中遇到的技术问题；

3. 负责客户和公司研发部门的反馈和沟通。

岗位要求：

1. 有网络/C语言/电子电路设计基础者优先；

2. 能不定期出差；

3. 具有较强的沟通和学习能力。

**技术市场工程师（苏州）**

教育背景：

本科及以上学历，通信、计算机、自动化、电子工程、微电子、集成电路、机电工程、软件工程、网络工程、物理、数学、机电等理工科相关专业。

工作职责：

1. 参与指定网络市场分析和调研；

2. 参与指定网络市场需求分析；

3. 参与创新技术白皮书编写。

岗位要求：

1. 本科及以上学历，理工科背景优先；

2. 熟悉二层交换和三层路由相关技术优先；

3. 具备较强的抗压能力。

**市场技术工程师（苏州）**

教育背景：

本科及以上学历，通信、计算机、自动化、电子工程、微电子、集成电路、机电工程、软件工程、网络工程、物理、数学等理工科相关专业。

工作职责：

1. 前1-2年在研发部门进行技术/产品类委托培养，参与实质性的研发工作；

2. 培养期结束后结合个人能力、意愿与公司需要，转换到市场/销售类岗位(比如：销售工程师、售前工程师、售后工程师）。

岗位要求：

1. 本科及以上学历，理工科背景优先；

2. 对计算机通信、云计算、数据中心等有兴趣者优先；

3. 具备较强的沟通能力及抗压能力。

**盛科通信为您提供广阔的发展空间，我们期待您的加入！**

**联系方式**：**（请有意向的同学通过以下网申地址投递简历）**

**网申地址：https://centec.zhiye.com/campus**

**Email：jobs@centec.com**

**电话：18550338872**